

## 2026/03/23~03/25 掌握AI飆速軌道 探索產業 參訪團

2026.2.4 update

| 日期                  | 行程安排   | 餐食與住宿                                 |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| 3/23<br>(一)<br>Day1 | ◎參訪公司安排中   | 早餐：敬請自理<br>午餐：安排中<br>晚餐：安排中<br>夜宿：安排中 |
| 3/24<br>(二)<br>Day2 | <p>◎ <u>穩懋 (3105)</u> 桃園<br/>穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司 (RFIC Design Houses) 外，並致力吸引與全球整合元件製 (IDM) 大廠合作。</p> <p>◎ <u>汎銓科技 (6830)</u> 新竹<br/>為專業半導體材料分析及故障分析實驗室，多年來深耕材料分析領域，在半導體產業鏈上扮演「領航者」角色。汎銓已提前完成關鍵技術與全球布局，規劃自2026年起，透過先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台以及海外據點深化等四大成長動能推升營運。</p>        | 早餐：飯店內<br>午餐：安排中<br>晚餐：安排中<br>夜宿：安排中  |
| 3/25<br>(三)<br>Day3 | <p>◎ <u>富采 (3714)</u> 新竹<br/>全球領先的垂直整合光電解決方案供應商，致力為車用、先進顯示、智能感測以及包含 AI 光通訊、專業照明等新應用領域，提供尖端光電技術。目前正處於從傳統 LED 背光轉向高階 Micro LED 與 AI 光通訊應用的轉型期，市場聚焦其機器人供應鏈與矽光子布局的後續表現。</p> <p>◎ <u>力積電 (6770)</u> 新竹<br/>以先進記憶體、客製化邏輯積體電路與分離式元件的三大晶圓代工為服務主軸，持續Open Foundry營運模式，從晶片設計、製造服務，到設備、產能分享，根據不同客戶的屬性和需求，共同建立緊密、彈性的合作機制。</p> | 早餐：飯店內<br>午餐：安排中<br>晚餐：敬請自理           |

※本公司保有變動調整上列行程之權利。